



# ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED

(於開曼群島成立之有限公司)

## 二零零二年未經審核中期業績公佈 截至二零零二年六月三十日止六個月

ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED 董事會欣悅地宣佈二零零二年中期業績如下：

### 業績

截至二零零二年六月三十日止六個月，集團錄得營業額為港幣826,728,000元，與回顧期以前六個月的港幣568,209,000元相比有百分之四十五點五的增長，惟與去年同期的港幣992,018,000元相比減少百分之十六點七。集團綜合除稅後溢利為港幣135,410,000元，相比去年同期減少百分之三十二點三。期內每股基本溢利為港幣0.35元(二零零一年：港幣0.53元)。

### 派息

董事會已議決派發中期股息每股港幣0.36元(二零零一年：港幣0.36元)。此派息政策乃貫徹集團於公佈二零零一年度業績時明確指出將過剩現金回饋予股東的審慎決定，並預留適量的股本作營運之用。

集團將於二零零二年八月二十日至八月二十七日，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保獲派是次中期股息，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零零二年八月十九日星期一下午四時前，送達香港中環干諾道中111號永安中心5樓公司股份登記處秘書商業服務有限公司。中期股息將於二零零二年八月二十八日左右派發。

## 財務概要

		截至六月三十日止六個月	
		二零零二年	二零零一年
		(未經審核)	(未經審核)
	附註	港幣千元	港幣千元
營業額	1	<b>826,728</b>	992,018
銷貨成本		<b>(487,028)</b>	(583,430)
毛利		<b>339,700</b>	408,588
其他收益		<b>3,380</b>	26,167
銷售費用		<b>(78,215)</b>	(72,758)
一般管理費用		<b>(39,617)</b>	(53,466)
研究及發展淨支出		<b>(81,345)</b>	(85,221)
經營溢利	1	<b>143,903</b>	223,310
財務費用		<b>(113)</b>	(34)
除稅前溢利		<b>143,790</b>	223,276
稅項	3	<b>(8,380)</b>	(23,115)
本期間淨溢利		<b>135,410</b>	200,161
股息		<b>137,364</b>	136,723
每股溢利	4		
— 基本		<b>HK\$0.35</b>	HK\$0.53
— 攤薄		<b>HK\$0.35</b>	HK\$0.53

## 1. 分類資料

## 業務分類

	截至六月三十日止六個月	
	二零零二年	二零零一年
	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元
營業額		
設備	<b>623,651</b>	824,618
引線框架	<b>203,077</b>	167,400
	<b>826,728</b>	<b>992,018</b>
業績		
設備	<b>109,763</b>	206,465
引線框架	<b>30,760</b>	2,729
	<b>140,523</b>	209,194
未分配之公司收入	<b>3,380</b>	14,116
經營溢利	<b>143,903</b>	223,310
財務費用	<b>(113)</b>	(34)
除稅前溢利	<b>143,790</b>	223,276
稅項	<b>(8,380)</b>	(23,115)
期間淨溢利	<b>135,410</b>	<b>200,161</b>

## 地區分類

	營業額	
	截至六月三十日止六個月 二零零二年 (未經審核) 港幣千元	二零零一年 (未經審核) 港幣千元
台灣	186,886	146,811
中國大陸	101,214	154,903
馬來西亞	101,043	165,128
韓國	91,482	40,350
新加坡	68,298	93,739
香港	65,856	75,724
泰國	48,825	64,263
菲律賓	48,412	86,324
美國	42,009	36,362
日本	26,444	66,856
歐洲	22,919	46,941
其他	23,340	14,617
	<u>826,728</u>	<u>992,018</u>

地域分區市場對溢利貢獻未有呈報，因每一地域分區之溢利貢獻與集團之溢利營業額比率大致相符。

## 2. 折舊

於本期間內，集團的物業、廠房及設備之折舊為港幣七千七百七十萬元(二零零一年：港幣七千五百三十萬元)。

### 3. 稅項

	截至六月三十日止六個月 二零零二年 (未經審核) 港幣千元	二零零一年 (未經審核) 港幣千元
稅項包括：		
香港利得稅	8,603	21,741
在其他司法權區之稅項	<u>1,638</u>	<u>2,565</u>
	10,241	24,306
遞延稅項抵免	<u>(1,861)</u>	<u>(1,191)</u>
	<u>8,380</u>	<u>23,115</u>

香港利得稅是按本期間內估計應課稅溢利以稅率百分之十六計算。

其他司法權區之稅項乃根據有關司法權區個別之現行稅率計算。

遞延稅項抵免主要是來自稅項折舊與計入財務報表之折舊費用之時間差距的稅務影響。

### 4. 每股溢利

每股基本及攤薄溢利按以下數據計算：

	截至六月三十日止六個月 二零零二年 (未經審核) 港幣千元	二零零一年 (未經審核) 港幣千元
計算每股基本及 攤薄溢利之 股東應佔溢利	<u>135,410</u>	<u>200,161</u>

計算每股基本溢利之		
普通股加權平均股數	381,568	379,785
來自僱員股份獎勵		
制度之潛在攤薄影響	1,422	1,382
	<u>          </u>	<u>          </u>
計算每股攤薄溢利之		
普通股加權平均股數	382,990	381,167
	<u>          </u>	<u>          </u>

## 業務回顧

電子產品供應鏈內的過剩存貨已由於二零零一年的生產計劃受抑壓而被大量消化，使得二零零二年半導體業的產量回復反映市場對電子消費品的需求，儘管仍較以往的高峰期為低，但應用於電腦、通訊及消費市場的半導體訂單已全面復甦。

與此同時，半導體裝嵌設備行業的低潮期已經過去，並於今年的首季末開始復甦，而北美半導體裝嵌設備業之訂貨對付運比率自二月份起更持續超過一。雖然客戶對擴大產能仍非常審慎，大部份集成電路包裝的設備採購均為提升技術水平，包括微距焊接機及新包裝類別如 QFN。

集團擁有多元化的產品能滿足不同應用市場及地區之需要，並能迅速大幅提升產量，因此於過去六個月成功錄得一億零六百萬美元之營業額，於艱難的營商環境中仍能取得合理的利潤。於截至二零零二年六月三十日止六個月，集團的資本回報率及銷售利潤率分別為百分之八點二及百分之十七。積存訂單總額由二零零二年一月一日的二千萬美元增加至回顧期末的五千萬美元。集團五大客戶合共佔總營業額百分之三十，沒有任何單一客戶佔總營業額超過百分之十，充分顯示我們分散市場的成功策略。

消費性行業於較早前已開始復甦，反映於集成電路包裝活動的增加，因此集團的引線框架業務收益增長較設備業務銷售額增長略高。於過去六個月，引線框架及設備系列佔集團營業額的比率為 25:75。於二零零零年隨著市場佔有率不斷擴大我們的裝嵌設備銷售額已達世界排名第二。集團的裝嵌設備營銷於過去數季與業內最大的競爭對手不分高下。

正如一九九八年行業放緩時，二零零一年的放緩週期亦是集團擴大客戶基礎及向現有客戶推介新產品的最佳時機。我們成功令五個主要集成電路包裝客戶採用 Eagle 金線焊機，其中包括部份正採用我們精軋的 48-50 微米墊距焊接機的著名集成電路包裝商。於五月初，我們更成功推出升級版的 Eagle 焊線機 — Eagle 60。此款焊線機能提高產量達百份之十五至二十，並配備更高性能的操作視窗作 35 μ m 微炬焊線。集團正讓客戶對 Eagle 60 進行評審及基準測試，準備於來季大量生產。

集團於二零零一年推出了多款產品，包括高速嶄新的集成電路和獨立管芯焊接機、精密的覆晶焊接機、管芯分類機、距陣測試處理器以及焊珠放置及回焊系統，現正進入量產階段。這些產品進一步鞏固我們於管芯焊接機及焊線機市場的領導地位，為集團開拓一些以前未有涉足的市場，擴大客戶基礎。此外，我們更被 *Advanced Packaging Magazine* 評選為管芯放置、焊接及塑封組別的「二零零二年高科技包裝獎冠軍」，充份顯示我們於創新及科技領域的領導地位。

儘管要處理產品過渡及新產品產量提升之事宜，我們於過去半年仍能進一步把存貨水平降低百分之六點二或港幣三千七百六十萬元。應收款週轉率雖較去年同期高，但此乃由於過去兩個月銷售額增加所致。

集團繼於四月派發港幣二億四千四百二十萬元之末期股息，及於上半年以港幣二千九百二十萬元進行資本性投資，於二零零二年六月三十日手頭現金淨額僅輕微減少百分之十七至港幣三億九千五百六十萬元（於二零零一年十二月三十一日為港幣四億七千八百五十萬元）。流動比率保持在四點零八，長期負債及銀行借貸為零，負債對股本比率僅為百分之二十點一。由於集團並沒有任何短期資金需要，並從集團營運本體增長中獲得長期的現金流入，因而令 ASM 能維持高息政策，回饋過剩現金予我們的股東。

## 展望

儘管市場仍被全球經濟疲弱的氣氛所籠罩，SIA、Dataquest 及其他行業分析員目前均預測半導體業將於二零零二年回復增長百分之三至七，並於往後兩年錄得雙位數字的增長。根據 *Electronic Trend Publications* 之預測，集成電路產量將有百分之十的增長。此外，這一年將見證 QFN 及其他晶積度包裝被廣泛應用於無線通訊及手提設備上。至於裝嵌設備市場方面，VLSI Research 目前預期二零零二年下半年的表現將遠較上半年強勁，而全年將出現百分之二的負增長。

由於我們客戶的業務均屬資本密集型，固一個活躍及具流動性的資本市場對他們的融資需要尤為重要。有見股票市場仍需一段時間才能令投資者重拾信心，固此可能導致資本性設備市場只能和緩地復甦，這對於我們那些只擁有狹窄產品種類或疲弱財務狀況的競爭對手造成重大的壓力，迫使他們以長線發展為代價換取短線措施壓止現金外流。反觀 ASM 憑藉多年來穩健的業務基礎及財務實力，繼續以全新高性能的管芯焊接機及 Eagle 60 金線焊機進佔市場，進一步鞏固我們於業內的領導地位。

此外，為使我們的覆晶裝嵌設備更趨多元化，以迎合不同程序的需要，集團正致力研發金及銅釘頭的焊接機。與此同時，我們亦正提升 AD900 覆晶焊接機於提供熱能超聲波焊接的能力。這兩款機器之原型製品預計將於二零零二年內完成，並可於明年初作實地測試。

除了致力為客戶提供世界級的產品外，我們亦提供程序提升，包裝研發，廠房自動化及設備管理等增值服務，令 ASM 於競爭對手中突圍而出，能因應客戶的需要提供全面的解決方案。這策略更讓對手無從仿效。此外，我們將繼續加強各方面的人力資源，包括產品開發及科技研發、包裝研發（尤其是覆晶領域）、銷售及服務以至項目管理，致力同時保持產品的領導地位及營運上的優勢。

在無不可預料的情況及預計下半年行業整體將持續及逐步復甦，我們預期集團未來六個月的業務表現將可進一步獲得改善。

## 在聯交所網頁登載詳細的業績公告

本公司載有根據香港聯合交易所有限公司(聯交所)證券上市規則附錄十六第46(1)至46(6)段所規定的全部資料的業績公告將在適當時間在聯交所網頁登載。

## 審計委員會

審計委員會已與管理層檢閱本集團所採用的會計原則及常規，討論審核工作、內部控制及財務報表事宜，包括審查未經審核之中期財務報表。

承董事會命  
董事  
林師龐

香港，二零零二年七月二十九日

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報及信報)刊登的內容。